

Сухий клей, що містить мікроструктурну і наноструктурну поверхню і еластичну поверхню, яка має твердість за Шором А близько 60 або менше, при цьому мікроструктурна і наноструктурна поверхня і еластична поверхня здатні утворювати сухе клейове з'єднання при контакті одна з одною.